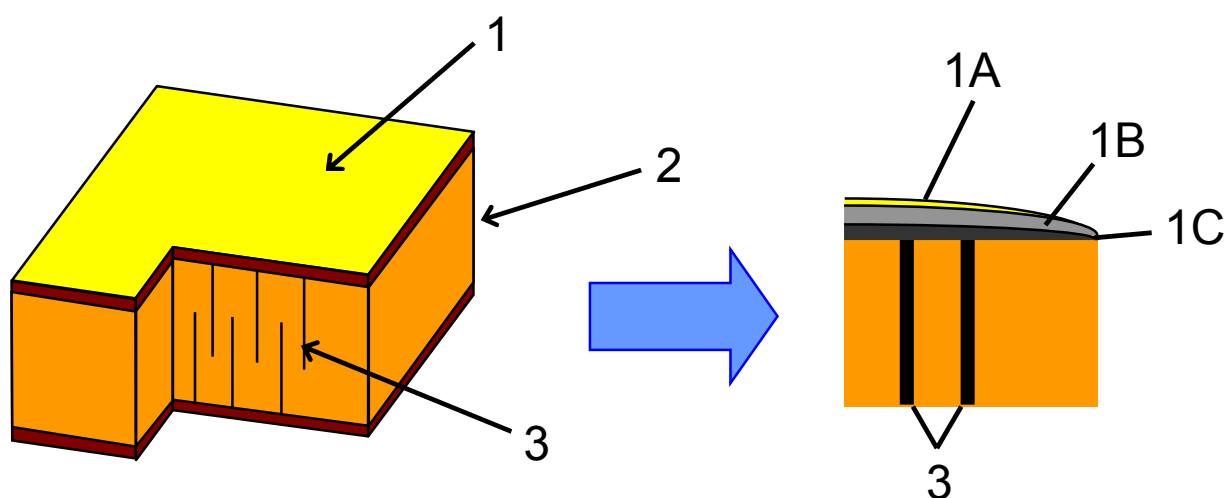


積層マイクロチップコンデンサ 構造図および材料表 Structure and Material of Multilayer Microchip Capacitor

<GMA series (内部電極卑金属品)>



No.	名称/Name	主原料/Material
1	外部電極 Termination	
1A	めっき層 Plated layer	金 Gold
1B	めっき層 Plated layer	ニッケル Nickel
1C	下地電極 Electrode	銅 Copper
2	誘電体素子 Dielectric layer	チタン酸バリウム系 Ceramic
3	内部電極 Inner electrode	ニッケル Nickel